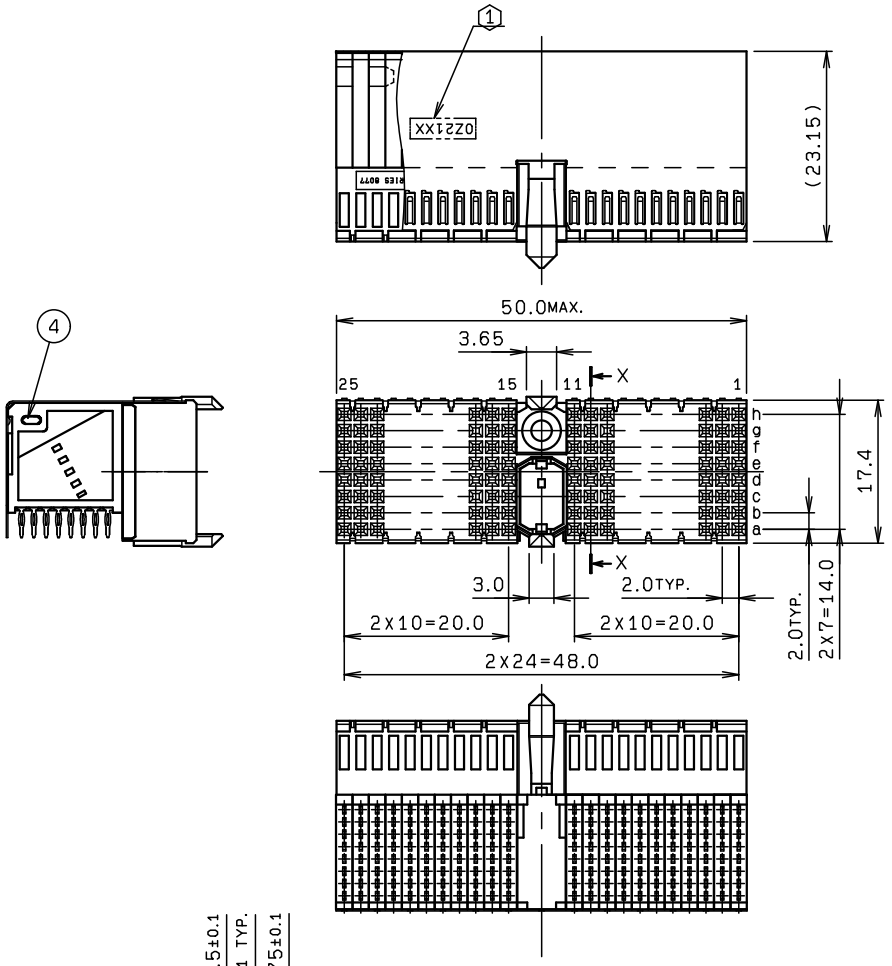
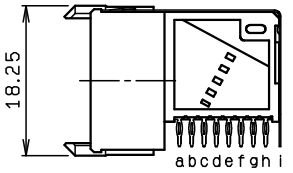
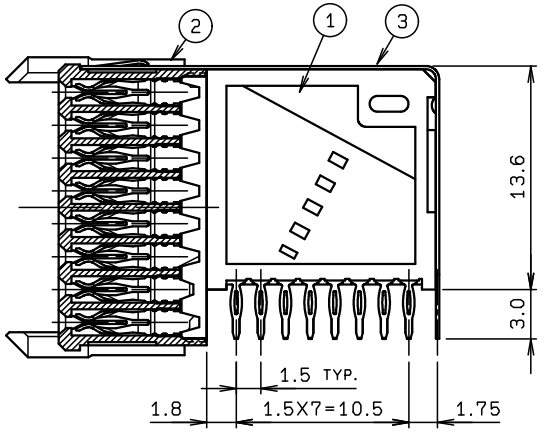
NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DRW NO.	REMARKS
1	CONTACT MODULE		22	PBT(GF30) PHOS-BRONZE		
2	REC INSULATOR		1	PBT(GF30)		UL94V-0 COLOR:GRAY
3	SHIELD PLATE(TOP)		1	PHOS-BRONZE		
4	JOINT BAR		1	PBT(GF30)		UL94V-0 COLOR:GRAY



RoHS規制対応
COMPLIANT WITH
RoHS REGULATIONS





SECT. X-X (S=3/1)

注 記
NOTE

1. 製造ロット番号表示
LOT. NO. 0Z21XX
製造年 YEAR
製造月 MONTH
製造ラインコード LINE CODE
製造日付 DATE

2. b列には下記に示すプラグコンタクトは挿入不可。
THOSE PLUG CONTACTS AS SHOWN BELOW ARE NOT PERMITTED TO INSERT ON ROW-b.
フロント面側：レベル-3, K, N, T
バック面側 ：レベル-T, U, W
FRONT SIDE:LEVEL-3, K, N, T
BACK SIDE :LEVEL-T, U, W

3. 適用基板仕様 APPLICABLE P. C. BOARD
基板厚 P. C. BOARD THICKNESS:
t=1. 4~4. 2
穴径仕様 APPLICABLE T/H
下穴径 PREPARED HOLE DIA. :
φ0. 7±0. 025
銅めっき厚 COPPER PLATING THICKNESS:
25~60μm
仕上り径 FINAL PLATED HOLE DIA. :
φ0. 6±0. 05

型 番
P/N 27 8077 176 011 XXX +

接頭 PREFIX
27：リセプタクル/プレスフィット
REC PRESS FIT TYPE

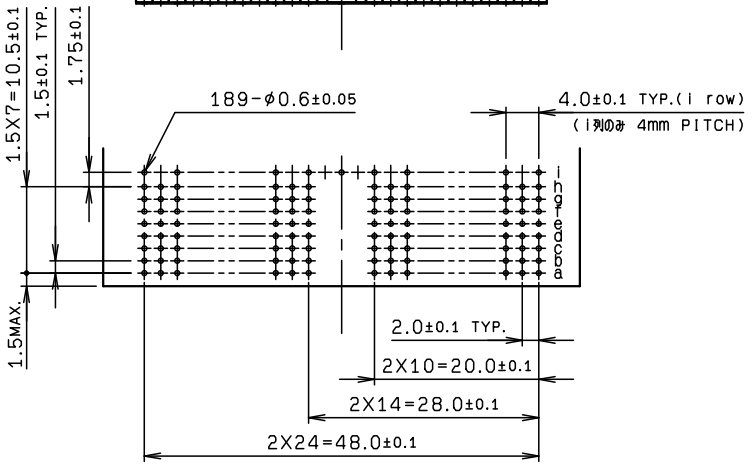
極 数
NO. OF POS.
176：176P

バリエーション
VARIATION
011：ポラライジングキー付き
シールド付き
WITH POLARIZING KEY
WITH SHIELD PLATE

めっきコード
PLATING CODE

めっきコード PLATING CODE NO.	下地めっき UNDER COAT	接点部めっき CONTACT AREA	プレスフィット部 PRESS FIT AREA
862	Ni 1. 2~3. 0μm	Au 0. 1μmMIN.	Sn-Cu 1. 5~3. 0μm
840		Au 0. 38μmMIN.	
863		Au 0. 76μmMIN.	
833		Pd/Ni 0. 65μmMIN. Au 0. 1μmMIN.	

+ :Pb-Free



推奨基板取付け寸法（部品面）
RECOMMENDED P. C. BOARD LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

D	DCN-1101	8-09-13			
C	DCN-951	7-11-13	T. MORI		T. SASAKI
0	EDN-654	6-13-06	M. YOSHIDA	Y. SHIROYAMA	N. HAYASHI
NO.	EDN/DCN	DATE	ISSUE	CHECKED	APPROVED

TOLERANCE / 一般公差(S)
X <10 ±0. 2
10≦ X <30 ±0. 25
30≦ X ±0. 3
ANGLE / 角度 ±3°

PRODUCT SPEC / 製品規格

UNIT mm
ANGLE 3RD
SCALE 3 : 2
DATE 6-13-06

PART NAME / 品名
SERIES 8077 REC ASSY RA PRESS FIT WITH POLARIZING KEY

DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
LI	M. YOSHIDA	Y. SHIROYAMA	N. HAYASHI

PART NO. / 型番
27 8077 176 011 XXX +

KYOCERA Corporation

DWG NO. / 図番
BJS 8077017

SHEET 1/1 REV D